





IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

HINO, Yoshiharu et al.

Application No.:

Group:

Filed:

January 26, 2001

Examiner:

For:

NON-CONTACT IC MODULE

LETTER

Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application Washington, D.C.

January 26, 2001 0152-0549P-SP

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

<u>Country</u>	Application No.	$\underline{\mathtt{Filed}}$
JAPAN	2000-019042	01/27/00
JAPAN	2000-046325	02/23/00

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto. Also enclosed are the verified English translation(s) of the above-noted priority application(s).

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

JOSEPH A. KOLASCH

Reg. No. 22,463 P. O. Box 747

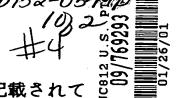
Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment (703) 205-8000 /rr

Hino, Yoshinaru etal Zanuary 26, 2001 Burch, Stewart, Kolosch, 8 Burch, (703) 205-8000

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 1月27日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-019042

出 願 人 Applicant (s):

日立マクセル株式会社

2000年11月 6日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





特2000-019042

【書類名】 特許願

【整理番号】 M2893

【提出日】 平成12年 1月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 23/00

【発明の名称】 非接触 I Cモジュールを備えた被アクセス体

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マクセル株式

会社内

【氏名】 日野 吉晴

【特許出願人】

【識別番号】 000005810

【氏名又は名称】 日立マクセル株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078134

【弁理士】

【氏名又は名称】 武 顕次郎

【電話番号】 03-3591-8550

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006770

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 非接触 I Cモジュールを備えた被アクセス体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子と無線通信用アンテナを有する非接触ICモジュールを備えた被アクセス体において、1つの前記無線通信用アンテナが被アクセス体の2面にわたって設けられていることを特徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項2】 請求項1に記載の被アクセス体において、フレキシブルなシート上に前記半導体素子と無線通信用アンテナが設けられ、そのシートが折り曲げられて被アクセス体に取り付けられていることを特徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項3】 請求項2に記載の被アクセス体において、前記シートの折り 曲げ部から離れた位置に半導体素子が設けられていることを特徴とするICモジ ュールを備えた被アクセス体。

【請求項4】 請求項1または請求項2に記載の被アクセス体において、前 記無線通信用アンテナが前記被アクセス体の角部近傍に設けられていることを特 徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4に記載のいずれかの被アクセス体において、前記被アクセス体がケース体を有し、そのケース体の内側に前記無線通信用アンテナが設けられていることを特徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項6】 請求項5に記載の被アクセス体において、前記ケース体が不透明あるいは半透明であることを特徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項7】 請求項1に記載の被アクセス体において、前記被アクセス体が情報を記録する情報記録媒体であることを特徴とするICモジュールを備えた被アクセス体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ICチップなどの半導体素子と無線通信用アンテナを有する非接触 ICモジュールを備えた被アクセス体に係り、特に検出に簡便な被アクセス体に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】

被アクセス体の管理、検索、セキュリティー付与などのために、ICチップなどの半導体素子と無線通信用アンテナを有する非接触ICモジュールを被アクセス体に取り付けたものがある。

[0003]

図11はこの被アクセス体を説明するための図で、被アクセス体100の平面上にICチップとコイル状の無線通信用アンテナを有するタグ状の非接触ICモジュール101が取り付けられている。

[0004]

一方、パソコンなどのデータ処理装置にもコイル状の無線通信用アンテナ102が設けられている。この無線通信用アンテナ102と前記被アクセス体100に取り付けられているICモジュール101の無線通信用アンテナを近接対向することにより、両アンテナを電磁的に結合し、両アンテナを介して非接触ICモジュール101内のICチップから情報を読み出したり、情報を書き込んだりするシステムになっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

従来の被アクセス体100は、1つの平面上にICモジュール101が取り付けられている。そのため図11の右側の被アクセス体100のように被アクセス体100を寝かせた状態でICモジュール101をアンテナ102と対向することにより、情報の授受が行なわれる場合、同図の左側の被アクセス体100のように被アクセス体100が立っているときには、それを寝かせてICモジュール101がアンテナ102と対向するようにしなければならず、そのために被アクセス体100の取扱が不便である。

2

[0006]

本発明の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、取扱性が良好な非接触 ICモジュールを備えた被アクセス体を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明は、ICチップなどの半導体素子と無線通信用アンテナを有する例えばタグ状の非接触ICモジュールを備えた例えばカートリッジ形情報記録媒体などの被アクセス体を対象とするものである。

[0008]

そして本発明の第1の手段は、1つの前記無線通信用アンテナが被アクセス体の例えば縦、横の2面にわたって設けられていることを特徴とするものである。

[0009]

本発明の第2の手段は、前記第1の手段において、例えばポリエチレンテレフタレートフィルムやポリイミドフィルムなどのフレキシブルなシート上に前記半 導体素子と無線通信用アンテナが設けられ、そのシートが折り曲げられて被アクセス体に取り付けられていることを特徴とするものである。

[0010]

本発明の第3の手段は、前記第2の手段において、前記シートの折り曲げ部から離れた位置に半導体素子が設けられていることを特徴とするものである。

[0011]

本発明の第4の手段は、前記第1の手段または第2の手段において、前記無線 通信用アンテナが前記被アクセス体の角部近傍に設けられていることを特徴とす るものである。

[0012]

本発明の第5の手段は、前記第1の手段ないし第4の手段のいずれかにおいて、前記被アクセス体が例えばカートリッジケースまたは収納ケースなどのケース体を有し、そのケース体の内側に前記無線通信用アンテナが設けられていることを特徴とするものである。

[0013]

本発明の第6の手段は、前記第5の手段において、前記ケース体が不透明あるいは半透明であることを特徴とするものである。

[0014]

本発明の第7の手段は、前記第1の手段において、前記被アクセス体が例えば テープカートリッジやディスクカートリッジなどの情報を記録する情報記録媒体 であることを特徴とするものである。

[0015]

本発明は前述のように、1つの無線通信用アンテナが被アクセス体の例えば縦 、横の2面にわたって設けられているから、被アクセス体の姿勢が縦方向、横方 向どちらでもアクセスが可能となり、取扱時の利便性が図れる。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図とともに説明する。

図1は第1の実施形態で用いる非接触ICモジュールの平面図、図2は図1A-A線上の一部拡大断面図、図3はそのICモジュールを直角に折り曲げた状態を示す斜視図、図4はそのICモジュールを取り付けたテープカートリッジの斜視図、図5はそのテープカートリッジの一部拡大断面図である。

[0017]

非接触 I C モジュール 1 はタグ形状をしており図 1 ならびに図 2 に示すように、例えばポリエチレンテレフタレートフィルムやポリイミドフィルムなどのフレキシブルなシート 2 上に、例えばアルミニウムや銅などからなるコイル状の無線通信用アンテナ 3 が形成され、アンテナ 3 の両端はシート 2 に搭載された I C チップ 4 に接続されている。

[0018]

シート2は前述のようにフレキシブル性を有しているため、貼着する被アクセス体の形状に沿って容易に折り曲げることができ、本実施の形態ではテープカートリッジのカートリッジケース内面に貼着するため図1ならびに図3に示すように、ICモジュール1は図1のX-X線上でアンテナ3ならびにICチップ4を内側にしてほぼ直角に折り曲げられる。図3に示すようにICチップ4は、シー

ト2の折り曲げ部5 (図1のX-X線上) から離れた位置に設けられている。

[0019]

図4に示すようにテープカートリッジ6は、不透明あるいは半透明のカートリッジケース7と、そのカートリッジケース7に設けられているテープ引き出し口(図示せず)を開閉する回動蓋8と、カートリッジケース7内に収納された磁気テープ(図示せず)とから主に構成されている。

[0020]

前記カートリッジケース7の回動蓋8が取り付けられていない後部側の一方の 角部内側に、2面にわたってICモジュール1が取り付けられている。このIC モジュール1は図5に示されているようにシート2がカートリッジケース7と対 向するように、例えば両面粘着シート、接着剤、超音波融着など適宜な手段によ って取り付けられる。

[0021]

図6は、テープカートリッジ6へのアクセス状態を示す図である。パソコンなどのデータ処理装置9に、前記無線通信用アンテナ3とほぼ同様のコイル状をした無線通信用アンテナ10が水平状に設けられている。この無線通信用アンテナ10とICモジュール1の無線通信用アンテナ3を近接対向することにより、両アンテナ3,10を電磁的に結合し、両アンテナ3,10を介して非接触ICモジュール1内のICチップ4から所望の情報を読み出したり、情報を書き込んだりすることができる。

[0022]

このとき同図右側のテープカートリッジ6のように横置きになっている場合で も、また左側のテープカートリッジ6のように縦置きになっている場合でも、無 線通信用アンテナ10によるアクセスが可能である。

[0023]

図7ならびに図8は、データ処理装置9側における無線通信用アンテナ10の 配置の変形例を示す図で、図7は無線通信用アンテナ10が垂直状に設けられ、 L字形に屈曲された無線通信用アンテナ1の垂直部と対向するようになっている 。図8は1つのアンテナコイルが垂直な面から水平な面にわたってL字形に屈曲 した無線通信用アンテナ10、あるいは水平な面に設けられたアンテナコイルと 垂直な面に設けられたアンテナコイルの2つのコイルから構成されており、L字 形に屈曲された無線通信用アンテナ1と全面的に対向している。

[0024]

図9ならびに図10は本発明の第2の実施形態を示す図で、この例の場合は例えばテープカートリッジ、ディスクカートリッジ、本、記録書などの情報記録媒体あるいは他の物品を収納する収納ケース11の奥側角部の内面に非接触ICモジュール1が貼着されている。

[0025]

非接触ICモジュール1は、フレキシブルなシート2上にICチップ4が搭載され、シート2上に形成された無線通信用アンテナ3の両端部がICチップ4に接続されている。そしてシート2が外側になるように非接触ICモジュール1を収納ケース11の角部に沿ってL字形に折り曲げ、収納ケース11の角部近傍に貼着される。非接触ICモジュール1は合成樹脂の成形体からなる保護部材12で覆われ、収納ケース11の挿入される収納物品が直接に非接触ICモジュール1(シート2、無線通信用アンテナ3、ICチップ4)と当接しないように保護している。

[0026]

なお、前記の実施の形態では磁気テープカートリッジ及び収納ケースを例示して説明したが、これに限定されるものではなく、例えば光ディスクカートリッジ、トナーカートリッジ、インクリボンカートリッジ、電池パックなど他の製品や部材への応用が可能である。

[0027]

【発明の効果】

請求項1記載の本発明は、1つの無線通信用アンテナが被アクセス体の例えば 縦、横の2面にわたって設けられているから、被アクセス体の姿勢が縦方向、横 方向どちらでもアクセスが可能となり、取扱時の利便性が図れる。

[0028]

請求項2記載の本発明は、フレキシブルなシート上に半導体素子と無線通信用

アンテナが設けられ、そのシートが折り曲げられて被アクセス体に取り付けられるから、非接触ICモジュールを被アクセス体の形状に応じて容易に取り付けることができ便利である。

[0029]

請求項3記載の本発明は、シートの折り曲げ部より離れた位置に半導体素子が 設けられているから、折り曲げによる半導体素子ならびにそれと無線通信用アン テナの接続部の損傷が回避できる。

[0030]

請求項4記載の本発明は、無線通信用アンテナが被アクセス体の角部近傍に設けられているから、被アクセス体の角部をデータ処理装置の角部に当接することにより、被アクセス体の無線通信用アンテナとデータ処理装置の無線通信用アンテナとの対応関係が適正に確保され、情報授受時の感度が良好である。

[0031]

請求項5記載の本発明は、被アクセス体がケース体を有し、そのケース体の内側に無線通信用アンテナが設けられ、無線通信用アンテナがケース体により保護されるから、長期間使用しても無線通信用アンテナがケース体から剥離、脱落することがなく、信頼性の向上と耐用寿命の延長化が図れる。

[0032]

請求項6記載の本発明は、ケース体が不透明あるいは半透明であるから、無線 通信用アンテナを取り付けてもケース体の外観が損なわれない。

[0033]

請求項7記載の本発明は、被アクセス体が情報を記録する情報記録媒体であると、無線通信用アンテナを通して情報記録媒体の検索、管理などが容易であるなどの特長を有している。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態例に用いる非接触ICモジュールの平面図である。

【図2】

図1A-A線上の一部拡大断面図である。

【図3】

そのICモジュールを直角に折り曲げた状態を示す斜視図である。

【図4】

そのICモジュールを取り付けたテープカートリッジの斜視図である。

【図5】

そのテープカートリッジの一部拡大断面図である。

【図6】

被アクセス体をデータ処理装置で処理する状態を示す説明図である。

【図7】

データ処理装置の変形例を示す説明図である。

【図8】

データ処理装置の他の変形例を示す説明図である。

【図9】

本発明の第2の実施形態例に係る被アクセス体の斜視図である。

【図10】

その被アクセス体の一部拡大断面図である。

【図11】

従来の被アクセス体をデータ処理装置で処理する状態を示す説明図である。

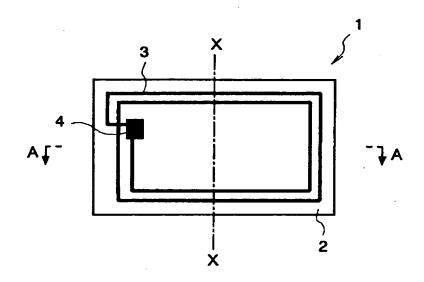
【符号の説明】

- 1 非接触ICモジュール
- 2 シート
- 3 無線通信用アンテナ
- 4 ICチップ
- 5 折り曲げ部
- 6 テープカートリッジ
- 7 カートリッジケース
- 8 回動蓋
- 9 データ処理装置
- 10 無線通信用アンテナ

- 11 収納ケース
- 12 保護部材

【書類名】 図面

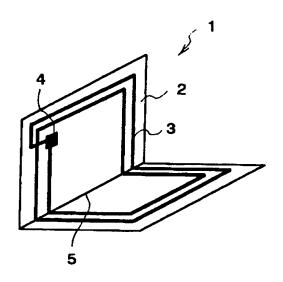
【図1】



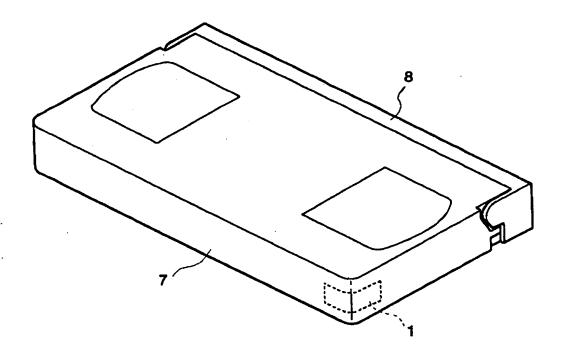
【図2】



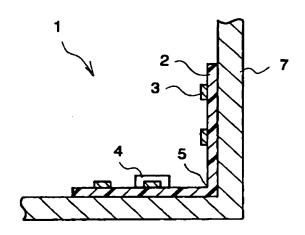
【図3】



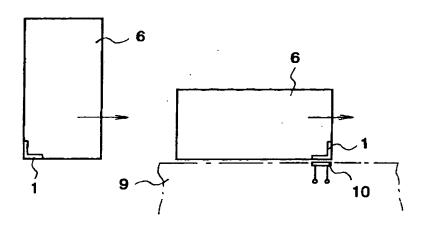
【図4】



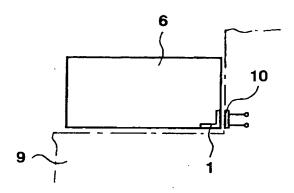
【図5】



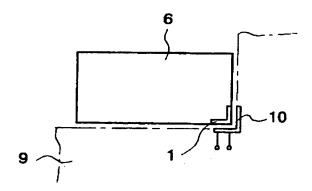
【図6】



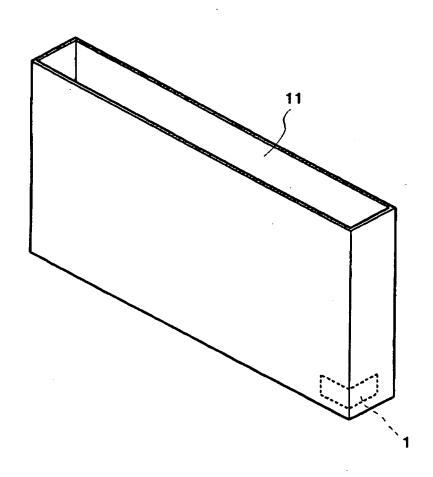
【図7】



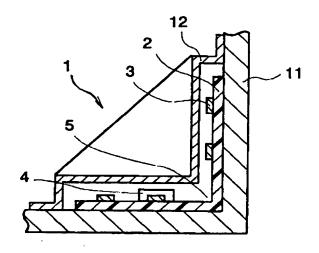
【図8】



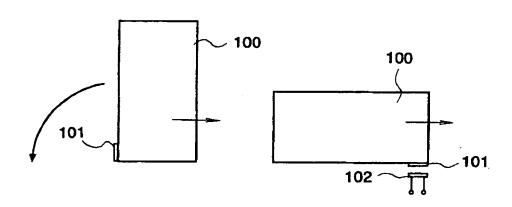
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 取扱性が良好な非接触ICモジュールを備えた被アクセス体を提供する。【解決手段】 半導体素子4と無線通信用アンテナ3を有する非接触ICモジュールを備えた被アクセス体7において、1つの無線通信用アンテナ3が被アクセス体7の2面にわたって設けられていることを特徴とする。

【選択図】

図3

出願人履歴情報

識別番号

[000005810]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

氏 名

日立マクセル株式会社